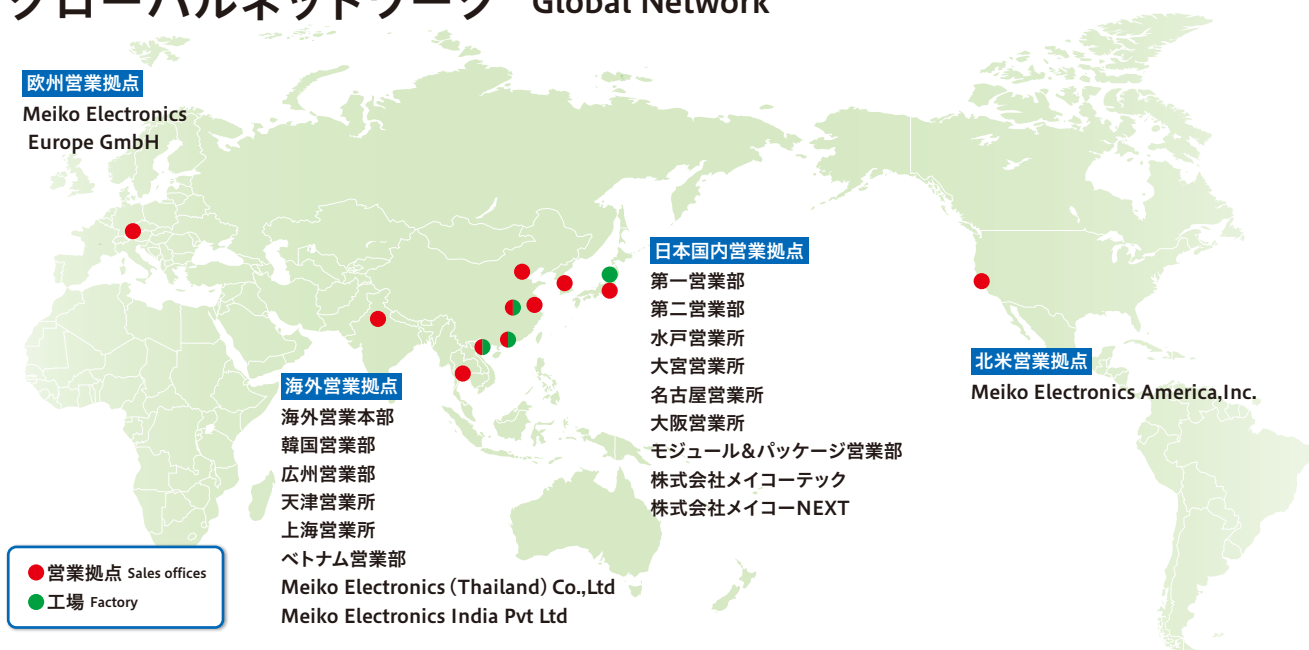


メイコーグループ事業所一覧

Meiko group sales offices and manufacturing sites

グローバルネットワーク Global Network



生産体制 Production sites	工場面積 Plant area	特色 Feature	電子回路基板 PCB type	基板生産能力 m ² /month
神奈川工場 Kanagawa factory	9,800m ²	試作・開発・小ロット量産 QTA/R&D	MLB, HDI, FPC, F/R, Metal, ED PCB	5K
福島工場 Fukushima factory	5,700m ²	中ロット量産 Mid volume MP	MLB	20K
河北工場 Kahoku factory	17,300m ²	車載量産工場 Mainly for automotive	MLB, HDI, HLC	30K
天童工場 Tendo factory	65,000m ²	最先端エコスマート工場 Eco Smart factory	MLB, HDI	30K
石巻工場 Ishinomaki factory	19,000m ²	モジュール、PKG 部品内蔵基板	HDI, Substrate, ED PCB	2K
広州工場 Guangzhou factory	75,000m ²	車載専用量産工場 Mainly for automotive	MLB, HDI	165K
武漢工場 Wuhan factory	120,000m ²	スマホ、通信、車載量産 HDI and automotive	HDI, Substrate MLB, Metal	230K
V1 (ベトナム工場) V1 (Vietnam factory)	191,000m ²	基板・実装戦略拠点 PWB, SMT & Assembly	MLB, HDI, FPC, F/R Substrate, ED PCB	195K
V2 (タンロン工場) V2 (Thang Long factory)	31,000m ²	スマホ、モジュール基板 HDI, Module Substrate	HDI, Module Substrate	20K
V4 (ホアビン工場) V4 (Hoa Binh factory)	93,000m ²	SLP、高多層基板 SLP and HLC	HDI, HLC	N/A
V5 (クアンミン工場) V5 (Quang ming factory)	63,000m ²	スマホ HDI	HDI	N/A
V6 (イエンクアン工場) V6 (Yen Quang factory)	110,000m ²	通信、高多層 HDI and HLC	HDI, HLC	N/A

EMS生産体制	打点/月	開発/設計	SMT	組立/検査	治具製作	部品調達	クリーンルーム	リード部品
メイコーエレクトロニクス 日本	—	●	—	—	—	—	—	—
メイコーエレクトロニクスファクトリー 日本	100M	—	6ライン	●	●	●	CL10,000	▲
メイコーエレクトロニクスコンポーネント 日本	—	●	●	●	●	●	●	●
V1 (ベトナム工場)	ベトナム	1,634M	—	17ライン	●	—	●	CL100,000
V3 (ハイズオン工場)	ベトナム	585M	—	11ライン	●	●	●	—
Total	2,319M		34ライン					